Record Display Form

First Hit

Generate Collection Print

L8: Entry 70 of 82

File: JPAB

May 16, 2000

PUB-NO: JP02000138156A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000138156 A TITLE: PATTERN FORMING METHOD

IIIMB: PAIIMAN FORMING NE

PUBN-DATE: May 16, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

COLDUTEV

COUNTRY

IKUTSU, HIDEO

.....

ASSIGNEE-INFORMATION:

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

APPL-NO: JP10312714 APPL-DATE: November 4: 1998

INT-CL (IPC): H01 L 21/027; G03 F 7/32

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To permit faster dissolution for development and uniform development as well as prevent pattern collapse during rinsing and swelling of a high- molecular thin film during drying.

SOUTTON: A resist film 2 on a substrate 1 in a reaction chamber is exposed. The resist film 2 is exposed to high pressure supercritical carbon disordes 5 added with a dissolution promoting agent to perform devalopment. The exposed portion 3 of the resist film 2 is removed. The substrate 1 is friend by being exposed to 10 culture and the promoting of the promoting of the promoting the promoting of the promoting carbon dioxide 6 is discharged from the reaction chamber and drying is performed with a pressure in the reaction chamber that is the same as atmosphere.

COPYRIGHT: (C)2000.JPO

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出顧公園番号 特開2000-138156 (P2000-138156A)

		(43)公開日	平成12年5月	16日 (2000. 5. 16)
(51) Int.Cl."	識別記号	PΙ		5-43-1*(参考)
H01L 21/027		HOIL 21/30	569F	2H096
G03F 7/32	501	G03F 7/32	501	5F046
		H01L 21/30	569B	
		等查納求 未納求 耐	求項の数3 (	DL (全 6 到)
don't represent to				

(21)出職番号 特額平10-312714 (22)出顧日 平成10年11月4日(1998.11.4) (7) 田根 0000-0228 東京都千代田太大平町二丁月3 寿 1 号 (72) 発明者 全体 表大 東京都千代田太大平町二丁月1 寿 1 号 生体 表大 報告報本経大企士 日本 報告報本経大企士 (4) 代年 (4) 代

SPO46 LA12 LA14

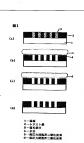
## (54) [発明の名称] パターン形成方法

#### (57)【要約1

【課題】 現像を行なうときの高解凍度を大きくしかつ 現像を均一に行ない、リンスを行なうときのパターン側 れを防止し、しかも業績を行なうときの高分子薄膜の膜 駆れを防止する。

【解決手段】 反応室内の基板1上のレジスト膜2に露

第一条行会が、高等部別等が能加された点圧力が開発一動 北炭原下にレジスト間2年間して現金を行会が、レジスト ト度2の電光等分を登除上、基取1を低圧力が開発 能化炭素もに帰してリンスを行ない、この状態で低圧力 期間男一酸化炭素もを反応流から後出し、反応室内の圧 力を火気として吸盤を行なう。



【特許計争の総領】 【請求項1】基板上に高分子強脚を形成し、上記高分子 適關上に設定を行なったのち、現像、リンスを行なうこ とにより上記高分子薄膜にパターンを形成するパターン 形成方法において、上記現像を溶解助長剤が添加された 窓圧力器臨馬清仏主かは済化ガスを用いて行かい。 上記 リンスを低圧何階界流体を用いて行なうことを特徴とす るパターン形成方法。

【請求項2】上記高圧力超臨界流休または上記液化ガス として密度がO. 7g/cm3以上の高圧力制臨界二酸 化炭素または液化二酸化炭素を用いることを特徴とする 請求項1に記載のパターン形成方法。

【請求項3】上記低圧力超階界流体として圧力が7.4 ~- 8MP > の低圧力解験型一般化設定を用いることを特 衛とする請求項1に記載のパターン形成方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体等からなる基 板上の窓分子道際にパターンを形成する方法に関するも のである.

100021 【探索の特殊】近年MOSLSIの大根線化に伴い 1. SI製造におけるパターンの微細化が非流されている。 そして、今や100nmを切る数細なパターンを形成す るに至っている。このような微細なパターンの形成は、 まず盆製加工のマスクとなるレジスト間のパターン削減 から始まる。このレジスト際は紫外光、X線、電子線等 に感応する感光基を有する高分子薄粒で、所望の設計パ ターンのレジスト酸への焼き付け (電光) を行ない、現 成する。そして、露光した部分が現像後に残るものをネ ガパターン、逆に露光した部分が環保溶解されるものを ポジパターンという。また、現像を効率的に停止させる ために 現像体にリンス液に漬けてリンスを行かう。こ のリンス海としては存在するレジスト脚が溶解しないも

のたとえば水やアルコール類が使われる。 【0003】一方、パターンの高さと幅との比であるア スペクト比はパターンの機綱化に伴い大きくなる傾向に ある、このような疑惑パターン形成における乾燥時の大 きを問題点として、パターン倒れがある。このパターン 40 倒れはリンス液の乾燥時に生ずるもので、高アスペクト 比のパターンではより顕著になる。このパターン倒れ は、基板の乾燥時にパターン間に残ったリンス液と外部 (空気)との圧力差により強く曲げ力すなわち手棚管力 によるものである。そして、この手細管力はリンス液の パターン間での気液界面で生ずる表面張力に依存するこ とが媒体されている(アプライド・フィジックス・レタ 一ズ 66巻、2655-2657頁 1995年)。 【0004】例5はパターン倒れが生ずるようすを提定 化した図である。まず、図5(a)に示すように、シリコ 50 となる短臨界流体を現像液として使用するもので、ボリ

ン体からなる基板11のレジスト限2に需定を行かった のち、図5(b)に示すように、現像液7でレジスト聯2 の現像を行ない、レジストથ2の露光部分3を除去し、 リンス液 (国示せず) でリンスを行なうと、レジスト酸 2がパターン化される。そして、図5(c)に示すよう に、これを整備すると、需要部分3が発表された部分に 残ったリンス箱の表頭張力により手細管力が作用し、レ ジスト版2のパターンが倒される。この手細管力はレジ スト膜2のパターンを倒すだけでなく、基板1のシリコ

ン等のパターンをもゆがめる力を有するため、リンス液 の表面集力の問題は重要となっている。 【0005】この問題を解決するためには、表面限力の 小さなリンス液を用いて乾燥を行なえばよい。たとえ

げ 水の表面製力は約7.2 d v n / c mであるが メタ ノールの表面能力は約23dvn/cmであり、水から の乾燥よりも水をメタノール習得したのちの乾燥の方が パターン倒れの程度は抑えられる。 さらに、20 d y n /cm以下の表面張力を持つパーフロロカーボンの使用 はパターン強力の低減にはより効果的である。1.か1...

- 20 パーフロロカーボンもある程度の表面張力をもつため、 完全な問題解決とはならない、そして、完全な表面張力 問題の解決は リンス落として表面能力がゼロである落 体を用いること、またはリンス済を表面能力がゼロの済 体で直換して乾燥することである。この表面張力がゼロ の液体とは超臨界流体である。この超臨界流体は液体に 近い溶解力を持つが、張力、粘度は気体に近い性質を示 すらので、気味の状態を持った液体といえ、制御界液体 は気液界面を形成しないから、表面保力はゼロになる。 したがって、細胞界状態で乾燥すれば、表面張力の概念
- 像を行なうことによりパターンをレジスト版に転写、形 30 はなくなるため、パターン倒れは全く生じないことにな る。 通常、 二酸化炭素は監界点が低く (7.38MP a、31℃) しかも化学的に安定であるため、二酸化炭 素が既に超臨界液体として生物試料観察用試料乾燥に用 いられている。 【0006】このような制御界液体を用いた制御界能得
  - は、通常は液化二酸化炭素を反応室内に導入し、二酸化 炭素を加熱して臨界点以上の温度、圧力条件としたの ち、短臨界流体となった二酸化炭素を反応室内から放出 することにより減圧して砂器させるものである。
  - 【0007】 しかしながら、これまで市販されている何 臨界乾燥装置、またはこれまで作られてきた超臨界能提 装置は、反応室に二酸化炭素のガスボンベを接続した情 単なもの、または単に反応室内にドライアイスを導入 加助するだけの簡単なものであった。

【0008】一方、このような部階等液体を用いて現像 を行なう方法も考案されている(特許第2663483 号公領)。これは、翅陰界流体とした二酸化炭素または 一動化学素に豊気のメチルイソブチルケトンを添加した。 智助界液体で、その密律が0.55~0.6g/cm3

3 メチルメタアクリレート (PMMA)からなるレジスト 腰のパターン形成が可能になるとされており、また牽液 の処理、廃棄量の大幅な削続ができ、環境対策として有 前であるとしている。 【0009】

圧力経験界流体を用いて現像を行かうことが考えられ

[0011] また、海端界状態に達していない液化二酸 化炭素を用いて現像を行なう場合にも、液化二酸化炭素 に溶解助長所を均一に添加することができるが、レジス ト駅に二酸化炭素を含有した木分が入り込み、乾燥を行 なうときにレジスト限に関助れが生ずる。

[0012]本発明上述の選種を解決するためななされたかな。 発展を持つよりの需要度が大きくかつ 現像を物一年行かうことができ、リンスを行なうときに パターン関係が生することがなく、かつ能量を行なうと きに高分子機能に関助が生まることがないワーン剤 の 成方を受損することを目的とする。 [0013]

【課題を解決するための手段】この目的を連成するため、未得解とおいては、基更上に高分子で観を加度し、 上部高分子で観り上部美を存むったのち、異態、リソスを行なうことにより上記高分子得限にパターンを形成するパターンを形成するにおいて、上記現像を解除が具御が結婚された底戸の機関を構成すると用いて行なっ、上記リンスを仮任が態度が成分を用いて行なっ、上記リンスを仮任が態度が成分を用いて行なった。 記蔵化ガスとして密度が0.7g/cm³以上の高圧カ 短路界二酸化炭素または液化二酸化炭素を用いる。 【0015】また、上記帳圧力超路界流体として圧力が 7.4~8MPaの低圧力頻路界二酸化炭素を用いる。

【0015】また、上記採圧力燃能界電体として圧力が 7. 4~8 MP aの低圧力減酸界二酸化炭素を用いる。 【0016】 【況明の実練の飛煙】本現明に係るバターン形成方法を 図1により説明する。まず、図1(a)に示すように、反

原図時の展集1上のポリメチル/メアフリルートからよ もレジス十度とご思味を行う。つぎに、別(も)に示 すように、ケトン、アルコール学の指依でもら 28時間表 の場でする。東北が開発にある 28年度が上の では、では、東北が開発にある。 は、では、東北が開発にある。 またり、アルフトをでは、 では、 では、 の場でする。 では、 の場でする。 では、 の場でする。 のまたり、 のまり、 の

が認知の記事を大陸して物域を行なう。 1001712のサーブ相応方法においては、番組期 共和が認知された延上が開発し、単位に変から利いて利 を持て立つか。人間を持てなっとのが研究があた。ためで も、また、延江が開発、直接に関することができ、 も、また、延江が開発、直接に関するで観がくることができ、 の、延江が開発、直接に関するの観がくまかった。 大田できるから、延江が開発してが含することがなく、 近日できるから、単位できるから、 地域の著一般で表示し、部外の手術やサービが加する。 といてきるから、 地域の著一般で表示し、 を対しています。 といてきるから、 があり、 を対しています。 をがしています。 をがしていまする。 をがしています。 をがしていまする。 をがしていまする。 をがしています。 をがしなななななななななななななななななななななななななな

【0014】この場合、上記高圧力照臨界流体または上 50 【0018】なお、図1により説明した実験の形態にお

いては、溶解助長剤が添加された高圧力和医界二酸化学 素5を用いて現像を行なったが、溶解助長剤が添加され た液化ガスである液化二酸化炭素を用いて現像を行なっ てもよい。この場合にも、現像に引き続いて低圧力超臨 界二酸化炭素を用いてリンスを行ない、乾燥を行なう。 ただし、この場合には現像とリンスとで処理温度を変化

させる必要がある

【0019】この液化二酸化炭素を用いたパターン形成 方法においても、溶解助長制が添加された液化二酸化炭 素を用いて現像を行なうから、現像を行なうときの溶解 10 速度が大きくすることができ、また使用素液量を削減す ることができる。また、液化状態は細胞界状態よりも密 度が高く、溶解助長剤を混合しやすいから、液化二酸化 炭素に溶解防長剤を均一に適知することができるので 現像を均一に行なうことができる。

【0020】また、発明者らの実験によれば、二酸化炭 素の温度が35℃ (解除緊状性) の場合には 密度が 0.85g/cm3のときには溶解助長剤透加の物ー件 が良好であり、密度がO、75g/cm3のときには溶 解助長用添加の均一性が良好であり、密度が0.70g 20 / c m<sup>3</sup>のときには溶解助影響感知の思一性がやや不良 であり、密度が0、60g/cm2のときには溶解助長 刺添加の均一性が不良であった。また、二酸化炭素の温 度が25℃ (液化状態) の場合には、密度が0.85g /cm<sup>3</sup>のときには溶解動長部活動の効一件が良好であ り、密度が0.80g/cm3のときには溶解助長網鎖 加の均一性が良好であり、密度が0、70g/cm3の ときには溶解助長剤添加の均一性が不良であった。 【0021】この実験結果から明らかなように、超臨界

添加するには少なくとも0.7g/cm3以上の密度が 必要である。また、知臨界二酸化炭素、液化二酸化炭素 の密度を0.75/cm<sup>2</sup>以上にするのが好ましく、 0.8g/cm<sup>3</sup>以上にするのがより好ましい。そし て、超臨界二酸化炭素の密度をO.7g/cm³以上に するためには、超降界二酸化炭素の温度が31℃でも

8. 5MPa程度の圧力にする必要があり、加熱界二酸 化炭素の温度が高くなれば、超臨界二酸化炭素の圧力を さらに増加しなげればならない。また、部隊界二酸化炭 素、液化二酸化炭素の密度を 0.8 g/cm<sup>3</sup>程度にす 40 るには、細胞界二酸化炭素で12MPa以上、液化二酸 化炭素でも10MPa以上の高圧力にすることが必要で ある.

【0022】図2は乾燥時に反応率から放出された二酸 化炭素30リットル(1)中の水分量とレジスト酸の酸 厚増加量との関係を示すグラフである。このグラフから 明らかなように、二酸化炭素中の水分量が多くなるほ ど、レジスト腺の酸厚が増加する。このことからも、水 分がレジスト数の脱裂れを助長し、パターンの解像症を 低下させることが明らかであり、低圧力超臨界二酸化炭 50

素6を用いてリンスを行ない レジスト購りからからす を追い出すことがレジスト幕の機能が助正のかめい有効 であることが分かる。

【0023】図3は超臨界液体として超臨界二酸化炭素 を用いた時の反応室内の圧力とレジスト膜の酸厚端振量 との関係を示すグラフである。このグラフから明らかな ように、反応室内の圧力が高くなるほどレジスト戦の個 厚増加量は増加する。この呼曲は、網路界一酸化炭素の 圧力が高くなるほど短階界二酸化炭素の密度が増加して 水に対する溶解性が増加するためである。したがって、 低圧力短點界二酸化炭素6の圧力を臨界点圧力(7.3 8MPa) に近い圧力にすることが必要であり、低圧力 超陽界二酸化炭素6の圧力を7、4~8MPaにするの が好ましく、7、4~7、7MPaにするのがより好ま L.C. 7, 4~7, 5MPactAnWAACH41. n.

【0024】図4は圧力が8、5MPaの経験界二酸化 炭素で処理したレジスト膜をその後引き続き圧力が7. 5MPaの製造界一般化炭素で処理を行かった場合の圧 力が7、5MPaの部隊等一般を要素での誘題時間とレ ジスト膜の膜障壁加量との関係を示すグラフである。こ のグラフから明らかなように、圧力が7.5MPaの超 **医界二酸化炭素での無理時間が長くかるとレジスト数の** 既原増加量が減少する。これは、密度が低く水分を含有 しない低圧力の超臨界二酸化炭素で処理すると、レジス ト脳内に入り込んだ水分を追い出す効果があることを変 味している。この現象は、始めに処理した超臨界状態の 圧力が異なっても同様の効果を上げることができる。し

二酸化炭素でも液化二酸化炭素でも溶解助長網を助一に 30 ことにより、レジスト膜2から水分4を追い出すことが できることが明らかである。 【0025】なお、上述実験の形態においては、高分子 洋膜としてポリメチルメタアクリレートからたるレジス ト膜2を用いたが、他の高分子薄膜を用いることができ る。また Fi米事業の形態においては 高圧力解除見法 体、液化ガスとして高圧力部降界 一酸化炭素 液化一酸 化炭素を用いたが、他の高圧力超臨界流体、液化ガスを 用いることができる。また、上述実験の影響において は、低圧力超階界流体として低圧力超階界二酸化炭素を

たがって、低圧力制路界二酸化炭素6でリンスを行なう

用いたが、他の低圧力超階界流体を用いることができ る.

100261

【実施例】 (実施例1)公知のリソグラフィ手法により 電光を練した乙RP-520からたる電子線レジスト数 を有する基板を温度が35℃の反応室に導入し、密閉し た。こののち、メチルイソプチルケトンと済化一酸化学 素とを体積比5:1で混合した液体を反応室に圧送し、 反応窓内の圧力を1.4 M Pa に保ち、2.0 分間用係を行 ない、引き続いて圧逐流体を二酸化炭素のみとし、反応 室内の圧力を7.5MPaに減圧1.30分間リンスを

7 行なった。こののち、反応室内の温度を35℃に促った まま反応室内から制造界二酸化炭素を1リットル(1) /minの速度で放出してレジスト膜パターンを得るとと もに乾燥を行なった。この結果、パターン倒れがなくか つ電子線レジスト膜の膜膨れが全くない良好な機器パタ ーンを得ることができた。

. .. .

【0027】(実験例2)公知のリソグラフィ手法によ り露光を絶したポリメチルメタアクリレートからなる電 子繰レジスト肺を有する基板を反応窓に強ス1、素関1、 た。こののち、密温 (23℃)下でメチルイソプチルケ 10 トンと液化二酸化炭素とを体積比5;1で混合した液体 を反応室に圧送し、反応室内の圧力を12MPaに保

ち、5分間現像を行ない、引き続いて圧送流体を二酸化 炭素のみとし、反応室内の温度を35でに上げるととも に反応室内の圧力を7.5MPaに減圧し、40分間リ ンスを行なった。こののち、反応室内の温度を35℃に 保ったまま屋店窓内から網際展一般化学素を1リットル

(1)/minの速度で放出してレジスト酸パターンを得 るとともに乾燥を行なった。この結果、パターン倒れが **かくかつ電子繰しびえト間の開発わがやくかい食材が数 20** 

継バターンを得ることができた。 [0028]

【発明の効果】本発明に係るパターン形成方法において は、溶解助長剤が添加された高圧力超臨界流体を用いて 即係を行かうから、関係を行かうときの道解実際を大き

くすることができ、また高圧力解験等液体に溶解助長網 を均一に添加することができるので、現像を均一に行か [5]21

うことができる。また、低圧力製造製造体を用いてリン スを行なうから、リンスを行なうときに高分子強難のパ ターン倒れが生ずることがなく、また乾燥を行なうとき に高分子薄膜に臓能れが生ずることがない。

【図面の簡単な説明】 【図1】本登場に係るパターン形成も注の説明製であ

【図2】反応室から放出された二酸化炭素中の水分量と レジスト膜の膜厚増加量との関係を示すグラフである。 【図3】 知臨界流体として二酸化炭素を用いた時の反応

窓内の圧力とレジスト時の標度増加量との関係を示すが コファネス 【図4】圧力が7.5MPaの超臨界二酸化炭素での処

資助間とレジスト既の期間燃加量との関係を示すがつつ 団である. 【図5】パターン倒れが生ずるようすを模式化した図で

ある 【図6】高圧力超臨界二酸化炭素を用いて現像を行なう

パターン形成方法の原理制である。 【符号の説明】

1 .... 15.87 2…レジスト隊

3…鑑光部分 4…水分

5... 寫圧力制物果一動を從去 6…低圧力制度與一酸化學素

7…現像液

**FBI3.1** 

酉2 (田田) 東田駅(B) 0.1

水分景 (mg)



4 ... 1

